

GA-P67A-UD4-B3

Системная плата для процессоров семейства Intel® Core™ i7/
Intel® Core™ i5/ Intel® Core™ i3/Intel® Pentium® и Intel® Celeron®
(разъем LGA1155)

Руководство пользователя

Версия 1101

Содержание

Глава 1	Инсталляция аппаратного обеспечения	3
1-1	Меры предосторожности	3
1-2	Спецификация	4
1-3	Установка ЦП и системы охлаждения	7
1-3-1	Установка центрального процессора	7
1-3-2	Установка системы охлаждения	9
1-4	Инсталляция системной памяти	10
1-4-1	Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор)	10
1-4-2	Установка модулей ОЗУ	11
1-5	Установка плат расширения	12
1-6	Конфигурирование видеоподсистемы в режиме ATI CrossFire [™] /NVIDIA SLI ..	13
1-7	Интерфейсные разъемы на задней панели	14
1-8	Внутренние интерфейсные разъемы	16

- * Подробную информацию о продукте можно получить, загрузив полную версию Руководства пользователя (на английском языке), размещенную на сайте GIGABYTE.

Глава 1 Установка аппаратного обеспечения

1-1 Меры предосторожности

Системная плата содержит микросхемы и электронные компоненты, которые могут выйти из строя в результате воздействия электростатического заряда. Перед тем как приступить к сборке системы, внимательно изучите Руководство пользователя и придерживайтесь указанной последовательности процедур:

- Не удаляйте и не нарушайте целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца. При каждом обращении в сервисный центр по вопросам обмена или ремонта платы с помощью этих наклеек будет произведена идентификация изделия.
- Перед тем как приступить к установке аппаратного обеспечения, полностью обесточьте ПК, отсоединив силовой кабель блока питания.
- Будьте предельно аккуратны устанавливая в систему компоненты. По завершении всех работ убедитесь в надлежащем контакте соответствующих групп разъемов.
- Обращаясь с системной платой, не касайтесь металлических проводников и контактных групп.
- Операции по установке в корпус ПК системной платы, процессора и модулей ОЗУ крайне желательно выполнять, предварительно надев на руку антиэлектростатический браслет. Если в вашем распоряжении нет браслета, очень важно, чтобы в процессе монтажа компонентов руки оставались сухими.
- Прежде чем приступать к монтажу компонентов, разместите системную плату на твердой, плоской поверхности, защищенной антистатическим покрытием (в качестве изолятора для этих целей вполне подойдет специальный пластиковый пакет, в который упакована плата).
- Перед тем как отключить силовой кабель питания, убедитесь в том, что блок питания отключен.
- Перед включением питания, убедитесь в том, что рабочее напряжение блока питания соответствует отраслевому стандарту вашего региона (в частности, для России напряжение в домашней сети составляет 220 В).
- По завершении процедуры монтажа, непосредственно перед эксплуатацией изделия, еще раз убедитесь в корректном подключении всех кабелей и надежности соединения силовых контактных групп.
- Во избежание повреждения системной платы не допускается попадание металлических крепежных изделий в разъемы и контактные группы.
- Убедитесь в отсутствии незадействованных изделий крепежа и прочих посторонних металлических предметов на поверхности системной платы.
- Не устанавливайте системный блок ПК на неровной поверхности.
- Не размещайте системный блок в зоне источника высоких температур (электронагреватели, прямые солнечные лучи и пр.)
- Необходимо помнить, что включение ПК во время сборки может привести к повреждению компонентов и причинить ущерб здоровью пользователя.
- Если у вас возникли сомнения относительно порядка выполнения процедур монтажа или иные проблемы, связанные с конкретным продуктом, пожалуйста, обратитесь за консультацией к специалисту.

1-2 Спецификация

	Процессор	- Поддержка процессоров семейства Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Intel® Pentium® и Intel® Celeron® (процессорный разъем LGA1155) (Полная информация о моделях ЦП, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE.) - Объем кэш-памяти третьего уровня зависит от конкретной модели процессора
	Чипсет	Intel® P67 Express
	ОЗУ	4 DIMM-разъема для установки 1,5-В модулей ОЗУ DDR3 SDRAM объемом до 32 Гбайт * 32-разрядные версии ОС семейства Windows накладывают ограничение на максимальный объем адресного пространства ОЗУ. Если объем установленного ОЗУ равен или превышает 4 Гбайт, ОС способна выделить под задачи не более 4 Гбайт. - Двухканальная архитектура памяти - Совместимость с модулями DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 МГц - Поддержка модулей без контроля четности (non-ECC) - Поддержка технологии Extreme Memory Profile (XMP) для модулей ОЗУ (Полная информация о модулях ОЗУ, совместимых с системной платой, размещена на сайте GIGABYTE).
	Аудиоподсистема	- Кодек Realtek ALC892/889 - Формат представления аудиосигнала: High Definition Audio - Количество аудиоканалов 2/4/5.1/7.1 - Поддержка технологии Dolby® Home Theater - Выход цифрового S/PDIF-интерфейса
	Сетевой контроллер	1 контроллер Realtek RTL8111E (10/100/1000 Мбит)
	Разъемы для плат расширения	1 порт PCI Express x16, режим работы x16 (PCIEX16) * Если видеоподсистема ПК представлена одной графической платой, для обеспечения максимальной производительности ее следует установить в разъем PCIEX16. 1 порт PCI Express x16, режим работы x8 (PCIEX8) * Разъем PCIEX8 разделяет ресурсы по полосе пропускания с разъемом PCIEX16. В том случае, если в разъем PCIEX8 установлена плата расширения, разъем PCIEX16 будет функционировать в режиме x8. 3 порта PCI Express x1 (Все PCI Express-порты удовлетворяют требованиям спецификации PCI Express 2.0). 2 PCI-порта
	Доступные конфигурации видеоподсистемы	- Поддержка технологии ATI CrossFireX™ * В тех случаях когда видеоподсистема ПК работает в режиме ATI CrossFireX™, графический порт PCIEX16 будет функционировать в режиме x8.
	Интерфейсы дисковой подсистемы	- Контроллер чипсета: 2 SATA-разъема (SATA3_0, SATA3_1) для подключения двух SATA-накопителей (пропускная способность до 6 Гбит/с) 4 SATA-разъема (SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) для подключения четырех SATA-накопителей (пропускная способность до 3 Гбит/с) - Поддержка RAID массивов уровней RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 * Производительность дисковой подсистемы на базе RAID-массива будет зависеть от быстродействия SATA-накопителей, образующих массив (пропускная способность 6 Гбит/с или 3 Гбит/с). - Контроллер Marvell 88SE9128: 2 eSATA-разъема на задней панели для подключения двух внешних SATA-накопителей (пропускная способность до 6 Гбит/с) - Поддержка RAID массивов уровней RAID 0, RAID 1

	USB-интерфейс	♦ Контроллер в составе чипсета: - До 14 USB 2.0/1.1 портов: 8 портов на задней панели, 6 портов на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате) ♦ 2 контроллера Renesas D720200: - до 4 USB 3.0/2.0 портов: 2 порта на задней панели, 2 порта на выносной планке (подключаются к соответствующим разъемам на системной плате)
	Разъемы на системной плате	♦ 24-контактный ATX-разъем питания ♦ 8-контактный разъем питания ATX 12 В ♦ 2 SATA-разъема (пропускная способность до 6 Гбит/с) ♦ 4 SATA-разъема (пропускная способность до 3 Гбит/с) ♦ 1 разъем для вентилятора ЦП (CPU fan) ♦ 2 разъема для системных вентиляторов (System fan) ♦ 1 разъем для вентилятора блока питания ♦ Группа контактов фронтальной панели ♦ Разъем фронтальной аудиопанели ♦ Разъем Выход цифрового S/PDIF-интерфейса ♦ 3 разъема интерфейса USB 2.0/1.1 ♦ 1 разъем интерфейса USB 3.0/2.0 ♦ 1 разъем последовательного порта ♦ Перемычка обнуления CMOS
	Разъемы на задней панели	♦ Порт PS/2 для подключения клавиатуры или мыши ♦ Коаксиальный Выход цифрового S/PDIF-интерфейса ♦ Оптический Выход цифрового S/PDIF-интерфейса ♦ 8 портов USB 2.0/1.1 ♦ 2 порта USB 3.0/2.0 ♦ 2 порта eSATA (6 Гбит/с) ♦ Сетевая розетка RJ-45 ♦ 6 аналоговых разъемов аудиоподсистемы (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
	Микросхема I/O-контроллера	♦ Контроллер iTE IT8728
	Аппаратный мониторинг	♦ Определение напряжения питания системы ♦ Определение температуры ЦП/Системы ♦ Определение скорости вращения вентиляторов ЦП/Системы ♦ Встроенная защита ЦП от перегрева ♦ Уведомление о выходе из строя группы вентиляторов ЦП/Система ♦ Контроль скорости вращения вентиляторов ЦП/Система * Функция контроля скорости вращения вентиляторов установленных на ЦП и корпусе ПК становится доступной в том случае, если на указанных компонентах установлены соответствующие системы охлаждения.
	Микросхема BIOS	♦ Две 32-Мбит микросхемы флэш-памяти ♦ Лицензионный AWARD BIOS ♦ Поддержка технологии DualBIOS™ ♦ Поддержка спецификаций PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

	Фирменные технологии	♦ Фирменная функция @BIOS ♦ Фирменная функция Q-Flash ♦ Фирменная функция Xpress BIOS Rescue ♦ Фирменная функция Download Center ♦ Фирменная функция Xpress Install ♦ Фирменная функция Xpress Recovery2 ♦ Фирменная функция EasyTune * Доступность тех или иных функций утилиты EasyTune зависит от конкретной модели системной платы.* ♦ Фирменная технология Dynamic Energy Saver™ 2 ♦ Фирменная функция Smart 6™ ♦ Фирменная функция Auto Green ♦ Фирменная функция eXtreme Hard Drive (X.H.D) ♦ Фирменная функция ON/OFF Charge ♦ Фирменная функция Cloud OC ♦ Фирменная функция Q-Share
	ПО в комплекте поставки	♦ Norton Internet Security (OEM версия)
	Операционная система	♦ Совместимость с ОС семейства Microsoft® Windows 7/Vista/XP
	Форм-фактор	♦ ATX; габариты изделия: 30,5cm x 24,4 (см)

* Компания GIGABYTE оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продуктов без предварительного уведомления пользователей.

1-3 Установка ЦП и системы охлаждения

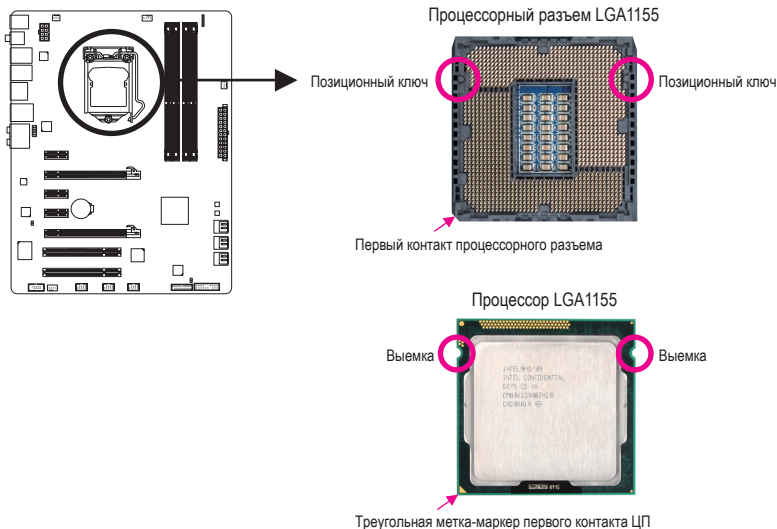


Прежде чем приступать к установке ЦП внимательно прочтите следующие рекомендации:

- Убедитесь в том, что процессор совместим с системной платой (Перечень ЦП, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE.)
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Осмотрите процессор со стороны контактной группы и визуально определите местонахождение первого контакта. Конструктив ЦП спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки устройства в процессорный разъем (CPU Socket). Идентифицировать первый контакт поможет специальная метка на корпусе, предназначенная для ориентации ЦП перед его установкой в процессорный разъем.
- Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП.
- Не включайте ПК, прежде чем система охлаждения ЦП не будет установлена. В противном случае, вероятен риск выхода из строя процессора в результате перегрева.
- Установите частоту ЦП согласно данным указанным в спецификации. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона, предусмотренного спецификацией. Если возникла необходимость установить повышенную частоту, пожалуйста, согласуйте все взаимосвязанные параметры, сверившись с характеристиками ключевых компонентов системы (процессор, графическая плата, модули ОЗУ, жесткий диск и др.).

1-3-1 Установка центрального процессора

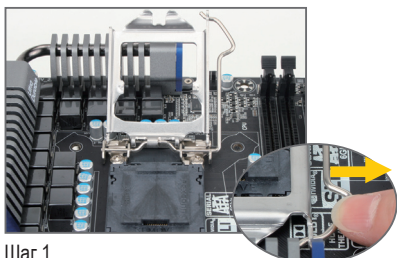
- A. Осмотрите системную плату и процессор. Найдите на процессорном разъеме ключи под выемки, а также специальную метку на корпусе ЦП.



В. Пошаговая инструкция по установке ЦП на системную плату.

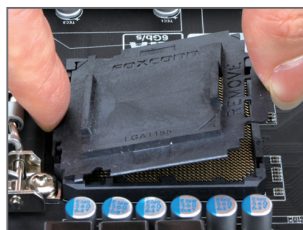


Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.



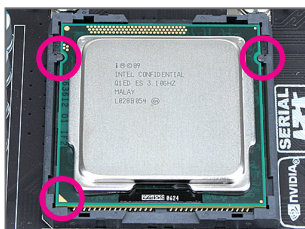
Шаг 1

Соблюдая осторожность, нажмите на скобу, приложив усилие в направлении системной платы. Отведите скобу в сторону, освободив от фиксатора. Аккуратно поднимите вверх скобу вместе с металлической пластиной крепления ЦП в процессорном разъеме.



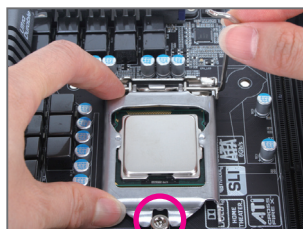
Шаг 2

Приподнимите, а затем удалите защитную пластиковую крышку, удерживая ее большим и указательным пальцем за выступы. Не касайтесь группы контактов на процессорном разъеме. Соблюдайте меры безопасности, всегда устанавливайте на место защитную крышку после процедуры демонтажа ЦП.



Шаг 3

Возьмите процессор за края большим и указательным пальцем. Сориентируйте ЦП по отношению к процессорному разъему с учетом ориентиров (позиционные ключи, выемки и треугольная метка) и аккуратно установите процессор в разъем на системной плате.



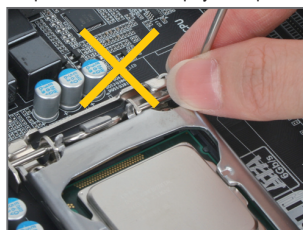
Шаг 4

После того, как ЦП установлен должным образом, удерживайте процессор в разъеме, слегка касаясь одной рукой металлической крышки. Свободной рукой опустите металлическую пластину крепления вниз до соприкосновения с корпусом ЦП.



Шаг 5

Опустите и закрепите скобу под фиксатором. После выполнения всех перечисленных операций ЦП и разъем Socket LGA приведены в рабочее состояние.



Примечание:

Выполняя манипуляции со скобой, следите за тем, чтобы рычаг не смещался по отношению к направляющим.

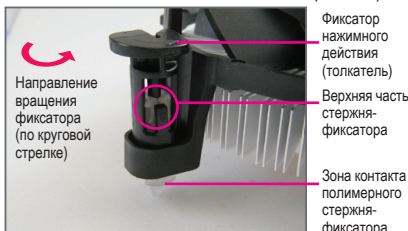
1-3-2 Установка системы охлаждения

В. Пошаговая инструкция по установке системы охлаждения ЦП (процедура установки рассматривается на примере оригинальной системы охлаждения из комплекта поставки ЦП Intel®).



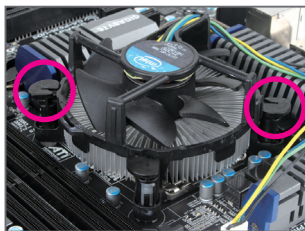
Шаг 1

Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП, установленного в процессорный разъем системной платы.



Шаг 2

Прежде чем устанавливать систему охлаждения, определите направление вращения фиксаторов нажимного действия,  которое приведет к закреплению радиатора и вентилятора на системной плате. Выполняя процедуру демонтажа системы охлаждения, вращение фиксаторов необходимо произвести в обратном направлении.



Шаг 3

Разместите систему охлаждения над ЦП и выровняйте оси симметрии фиксаторов по отношению к крепежным отверстиям на системной плате. Последовательно нажмите две расположенные по диагонали группы фиксаторов.



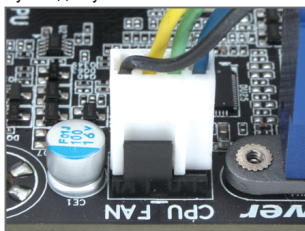
Шаг 4

Свидетельством успешного завершения операции будут отчетливо слышимые характерные щелчки. Убедитесь в том, что составные части фиксаторов нажимного действия находятся в плотном контакте друг с другом (если система охлаждения отличается от оригинальной, обратитесь к Руководству пользователя из комплекта поставки изделия).



Шаг 5

После установки системы охлаждения, осмотрите системную плату с обратной стороны. Если взаимное расположение втулки и стержня-фиксатора соответствует (FAN) на системной плате, состоянию приведенному на иллюстрации, процедуру установки можно считать завершенной.



Шаг 6

Подключите кабель питания вентилятора системы охлаждения к соответствующему разъему (CPU_FAN) на системной плате.



Во время демонтажа процессора будьте предельно аккуратны, отделяя систему охлаждения от ЦП. В ряде случаев выполнить эту процедуру очень нелегко, поскольку термопаста в зоне контакта обеспечивает плотное прилегание рабочих площадок процессора и радиатора. Имейте в виду, что неосторожные действия и неадекватное усилие могут повредить ЦП.

1-4 Установка системной памяти



Прежде чем приступить к установке системной памяти внимательно прочтите рекомендации:

- Убедитесь в том, что подготовленные к установке модули ОЗУ совместимы с системной платой. Эти рекомендации касаются марки изготовителя модулей ОЗУ, их идентичной емкости, рабочей частоты, а также производителя микросхем памяти. (Перечень модулей ОЗУ, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE).
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.
- Конструктив модулей памяти спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность некорректной установки ОЗУ в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате. Однозначная ориентация модулей по отношению к разъему существенно упрощает задачу монтажа. Разверните модуль таким образом, чтобы специальная выемка на печатной плате совпала с позиционным ключом DIMM-разъема.

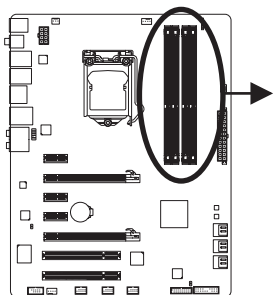
1-4-1 Двухканальный режим работы ОЗУ (конфигуратор)

На системной плате установлены четыре разъема для модулей памяти DDR3 SDRAM, которые могут работать в двухканальном режиме. После установки модулей ОЗУ и старта системы, BIOS автоматически определит тип и емкость памяти. Активация двухканального режима работы позволяет удвоить пропускную способность ОЗУ.

Четыре разъема обслуживают два канала, при этом на один канал приходится два DIMM-разъема в следующей конфигурации:

► Канал 0: DDR3_1, DDR3_2

► Канал 1: DDR3_3, DDR3_4



► Двухканальный режим работы ОЗУ: таблица конфигурации

	DDR3_1	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_4
Два модуля	DS/SS	--	DS/SS	--
	--	DS/SS	--	DS/SS
Четыре модуля	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=односторонние модули, DS=двухсторонние модули,
"--"=модули не установлены)

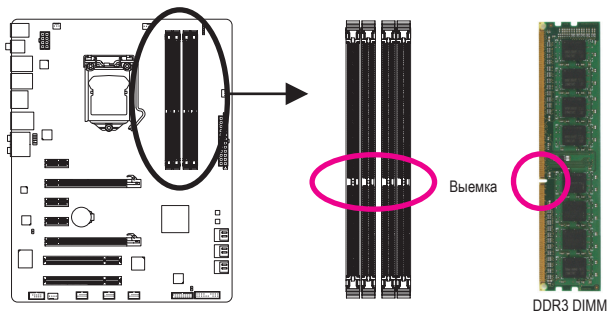
Центральный процессор накладывает определенные ограничения на работу ОЗУ. Прежде чем устанавливать конфигурацию для двухканального режима работы ОЗУ, внимательно прочитайте соответствующий раздел Руководства пользователя.

1. Двухканальный режим работы подсистемы памяти недоступен, если на плате установлен всего один модуль ОЗУ.
2. Организуя двухканальный режим работы ОЗУ, настоятельно рекомендуется устанавливать модули идентичной емкости и типа одного изготовителя, с целью обеспечения максимальной производительности подсистемы памяти.

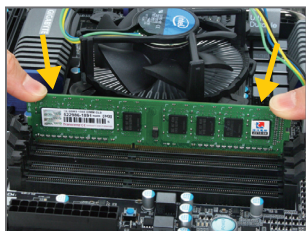
1-4-2 Установка модулей ОЗУ



Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания. Модули ОЗУ DDR3 и DDR2 несовместимы друг с другом, равно как и с модулями DDR SDRAM. Перед тем как приступить к инсталляции модулей, убедитесь в том, что подготовленная для этих целей память соответствует спецификации на модули DDR3 SDRAM.

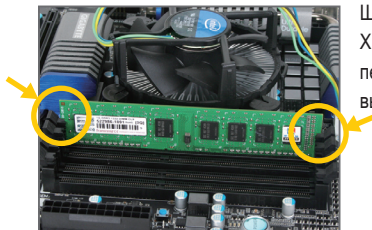


На печатной плате любого модуля ОЗУ DDR3 присутствует специальная выемка, которая облегчает процедуру инсталляции. Приведенное далее пошаговое руководство поможет корректно установить модули в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате.



Шаг 1:

Приведите защелки-фиксаторы расположенные по обе стороны разъема в открытое состояние. Сориентируйте модуль памяти по отношению к DIMM-разъему должным образом. Установите модуль в разъем. Слегка нажимая пальцами рук, как это показано на иллюстрации, на верхний край модуля приложите равномерное вертикальное усилие в направлении разъема до характерного щелчка.



Шаг 2:

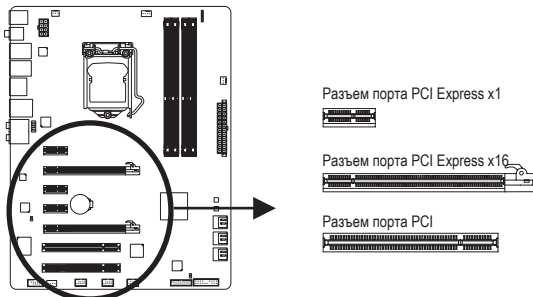
Характерный звук и фиксация защелок в пазах по краям печатной платы модуля памяти свидетельствуют о корректном выполнении процедуры установки модуля ОЗУ.

1-5 Установка плат расширения



Перед тем как приступить к установке плат расширения внимательно прочтите рекомендации:

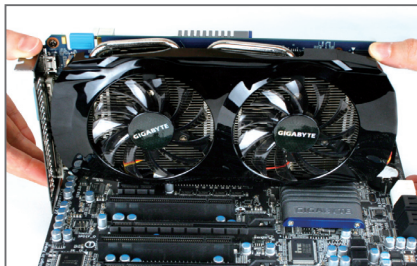
- Убедитесь в том, что подготовленная к установке плата расширения совместима с системной платой. Внимательно прочитайте сопроводительную документацию, которая прилагается к плате расширения.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки плат расширения выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.



Приведенная далее пошаговая инструкция поможет корректно установить плату расширения в соответствующий разъем на системной плате.

1. Определите разъем на системной плате, который совместим с предполагаемой к установке платой расширения. Удалите заглушку на задней стенке корпуса ПК, освободив пространство для беспрепятственной установки платы расширения.
2. Выверните плату по отношению к разъему и приложите небольшое усилие до упора в направлении системной платы.
3. Убедитесь в том, что контактная группа платы расширения плотно соприкасается с контактами разъема (любые перекосы не допускаются).
4. Закрепите плату расширения на задней стенке корпуса ПК при помощи винта из комплекта поставки корпуса.
5. После установки всех требуемых плат расширения верните на место и закрепите боковую стенку корпуса.
6. Включите компьютер. При необходимости, вызовите BIOS Setup и активируйте параметры, которые потребуются для корректной работы плат расширения.
7. Выполните установку драйвера платы расширения для соответствующей ОС.

Пример: Установка и демонтаж графической PCI Express-платы:



- Установка платы в разъем:
Сориентировав устройство должным образом, приложите небольшое усилие в направлении разъема до полного контакта платы расширения с PCI Express-разъемом. Убедитесь в устойчивости платы (перекосы и наклоны по отношению к PCI Express-разъему недопустимы). Закрепите плату на задней стенке корпуса с помощью винта или специальной защелки.



- Демонтаж платы:
Освободив плату от защелки, установленной на PCI Express-разъеме, двумя руками аккуратно извлеките плату расширения, как показано на изображении.

1-6 Конфигурирование видеоподсистемы в режиме ATI CrossFire™/NVIDIA SLI

А. Системные требования

- операционная система Windows 7, Windows Vista или Windows XP;
- системная плата с двумя графическими портами PCI Express x16 совместимыми с режимом ATI CrossFireX и NVIDIA SLI и сертифицированные драйверы;
- две идентичные графических платы одного изготовителя, совместимые с режимом ATI CrossFireX или NVIDIA SLI;
- Одна CrossFire- или SLI-перемычка; (Примечание)
- Блок питания, мощность которого соответствует рекомендациям изготовителя графических плат (как правило, указана в Руководстве пользователя из комплекта поставки платы).

В. Процедура соединения графических плат

Шаг 1:

Изучите пошаговую инструкцию по установке плат расширения в разделе 1-5, Руководства пользователя и выполните процедуру инсталляции двух графических плат совместимых с режимом ATI CrossFireX/NVIDIA SLI, установив их в разъемы графических портов PCI Express x16.

Шаг 2:

Соедините между собой платы с помощью CrossFire- или SLI-перемычки, установив ее поверх позолоченных контактов на верхнем крае графических плат.

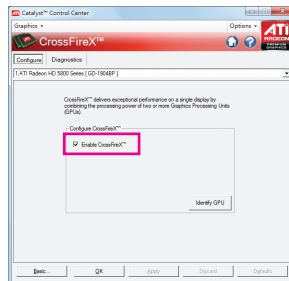
Шаг 3:

Подключите интерфейсный кабель монитора к графической плате, установленной в разъем PCIEX16.

С. Конфигурирование драйвера графической платы

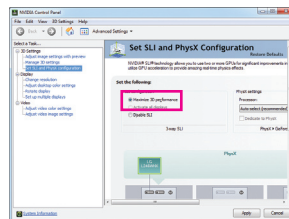
С-1. Активация режима ATI CrossFireX

После инсталляции драйвера графической платы для соответствующей ОС, вызовите оболочку драйвера Catalyst Control Center. Вызовите пункт меню CrossFireX и отметьте опцию Enable CrossFireX™ (режим CrossFireX™ активен).



С-1. Активация режима NVIDIA SLI

После инсталляции драйвера графической платы для соответствующей ОС, вызовите оболочку драйвера **NVIDIA Control Center**. Вызовите пункт меню **Set SLI и PhysX Configuration** (установки SLI-режима и функции PhysX) и активируйте опцию **Maximize 3D performance** (максимальная производительность в 3D).

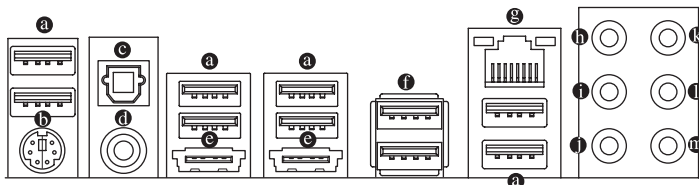


(Примечание) Для организации режима ATI CrossFireX или NVIDIA SLI на базе некоторых типов графических плат перемычка не требуется.



В зависимости от типа графических плат процедура активации режима ATI CrossFireX или NVIDIA SLI и интерфейс оболочки драйвера могут отличаться. Для получения достоверной информации обратитесь к Руководству пользователя из комплекта поставки графической платы.

1-7 Интерфейсные разъемы на задней панели



а Порт USB 2.0/1.1

USB-порт соответствует спецификации USB 2.0/1.1 и предназначен для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей и др. периферийных устройств с USB-интерфейсом.

б PS/2 порт клавиатуры или мыши

Этот порт предназначен для подключения мыши и клавиатуры с интерфейсом PS/2.

с Оптический Выход цифрового S/PDIF-интерфейса

Разъем предназначен для вывода цифрового аудиосигнала на акустическую систему или внешние устройства обработки аудиоконтента (требуется специальный оптический кабель). Прежде чем использовать этот разъем, убедитесь в том, что все звенья аудиоподсистемы способны взаимодействовать между собой средствами S/PDIF-интерфейса.

д Коаксиальный Выход цифрового S/PDIF-интерфейса

Разъем предназначен для вывода цифрового аудиосигнала на акустическую систему или внешние устройства обработки аудиоконтента (требуется специальный кабель). Прежде чем использовать этот разъем, убедитесь в том, что все звенья аудиоподсистемы способны взаимодействовать между собой средствами S/PDIF-интерфейса.

е Разъем eSATA (6 Гбит/с)

Разъем SATA соответствует спецификации SATA 3.0, удовлетворяет требованиям спецификации SATA (пропускная способность до 3,0 Гбит/с и 1,5 Гбит/с), предназначен для подключения внешних SATA-накопителей и может применяться в качестве мультипликатора SATA-портов. Контроллер Marvell 88SE9128 поддерживает функцию RAID. Рекомендации по конфигурированию накопителей в составе RAID-массивов приведены в Главе 5, "Конфигурирование жестких SATA-дисков".

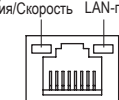
ф Порт USB 3.0/2.0

Порты USB 3.0 удовлетворяют требованиям спецификации USB 3.0, обратно совместимы с портами USB 2.0/1.1 и предназначены для подключения клавиатуры, мыши, принтера, флэш-накопителей, а также других периферийных устройств с USB-интерфейсом.

г Сетевая розетка RJ-45

Порт сетевого гигабитного LAN-интерфейса (Gigabit Ethernet LAN, пропускная способность до 1 Гбит/с). В таблице приведены возможные состояния LAN-порта, о которых информируют два светодиодных индикатора на розетке.

Индикатор LAN-соединения/Скорость Индикатор активности LAN-порта



Порт LAN-интерфейса

Индикатор LAN-соединения/Скорость

Состояние	Скорость*
Оранжевый	1 Гбит/с
Зеленый	100 Мбит/с
Выключен	10 Мбит/с

Индикатор активности LAN-порта

Активность индикатора	Пояснения
Мигает	Осуществляется прием и передача данных
Выключен	Прием и передача данных отсутствуют

* Пропускная способность LAN-соединения



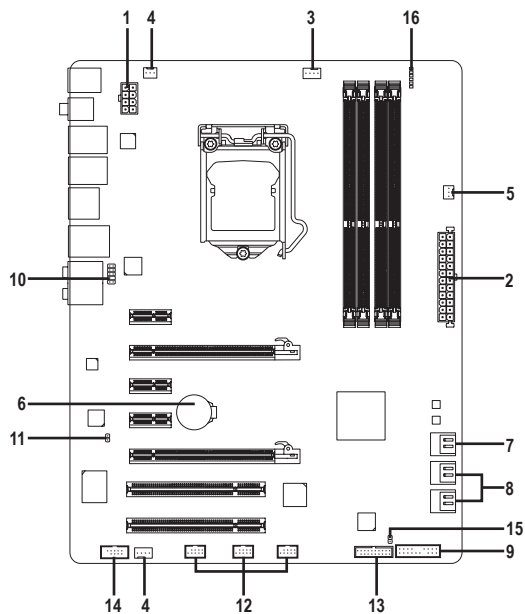
- Отключая аудиоустройство, сначала отсоедините сигнальный кабель от устройства, а затем от соответствующего разъема на системной плате.
- Вынимая кабель из разъема, аккуратно потяните его в направлении перпендикулярном секции портов ввода/вывода, не раскачивая из стороны в сторону, поскольку это может привести к замыканию контактов и повреждению платы.

- Ⓜ Выход, центральная колонка/сабвуфер (разъем оранжевого цвета)**
 Этот разъем предназначен для подключения центральной и низкочастотной (сабвуфер) колонок акустической системы в конфигурации 5.1/7.1
- Ⓝ Выход, задняя пара колонок (разъем черного цвета)**
 Этот разъем предназначен для подключения задней пары колонок акустической системы в конфигурации 7.1
- Ⓞ Выход, боковая пара колонок (разъем серого цвета)**
 Этот разъем предназначен для подключения боковой пары колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1.
- Ⓟ Линейный вход (разъем голубого цвета)**
 Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для ввода сигнала от различных аудиоустройств (например, внешний оптический накопитель, MP3-плеер, портативный медиаплеер, и др.).
- Ⓠ Линейный выход (разъем зеленого цвета)**
 Один из основных разъемов аудиоподсистемы. Этот разъем предназначен для вывода аудиосигнала на стереоколонки или наушники. Этот разъем также используется для подключения фронтальных колонок акустической системы в конфигурации 4/5.1/7.1
- Ⓡ Микрофонный вход (разъем розового цвета)**
 Один из основных разъемов аудиоподсистемы. В конфигурации по умолчанию к этому разъему подключается микрофон.



В дополнение к перечисленным вариантам подключения внешних устройств к аудиоподсистеме ПК, разъемам Ⓜ ~ Ⓡ средствами программного обеспечения можно назначить иные функции. Однако, следует иметь в виду, что микрофон по-прежнему ДОЛЖЕН быть подключен к разъему (Ⓡ). Чтобы уточнить конкретную конфигурацию, ознакомьтесь с инструкцией по установке многоканальной аудиоподсистемы (Глава 5, "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы").

1-8 Внутренние интерфейсные разъемы



1) ATX_12V_2X4	9) F_PANEL
2) ATX	10) F_AUDIO
3) CPU_FAN	11) SPDIF_O
4) SYS_FAN1/2	12) F_USB1/F_USB2/F_USB3
5) PWR_FAN	13) F_USB30
6) BAT	14) COMA
7) SATA3_0/1	15) CLR_CMOS
8) SATA2_2/3/4/5	16) PHASE LED



До подключения внешних устройств внимательно прочитайте следующую инструкцию:

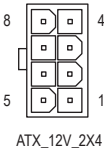
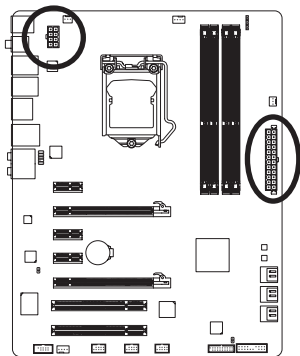
- До подключения устройства, убедитесь в том, что контактная группа разъема его интерфейса совместима с соответствующим разъемом на системной плате.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры установки нового устройства выключите ПК и отсоедините силовую кабель от блока питания.
- По завершении процедуры установки устройства до включения ПК убедитесь в том, что все интерфейсные и иные кабели подключены к системной плате должным образом, после чего еще раз проверьте надежность соединений.

1/2) **ATX_12V_2X4/ATX (8-контактный разъем питания ATX 12 В и 24-контактный основной ATX-разъем питания)**

С помощью этого разъема блок питания ПК обеспечивает все компоненты системной платы стабильным электропитанием необходимой мощности. Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до подключения кабеля питания к разъему убедитесь в том, что блок питания выключен и все устройства установлены должным образом. Разъем питания сконструирован таким образом, чтобы полностью исключить возможность некорректного подключения к нему соответствующего кабеля блока питания. Правильно сориентируйте 24-контактный разъем блока питания и соедините его с ATX-разъемом на системной плате. Разъем ATX 12 В предназначен для питания ЦП, если он не подключен к системной плате, включить компьютер не удастся.

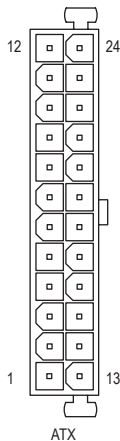


Мощность блока питания должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить потребности всех установленных в системе компонентов, желательно с небольшим запасом (например, 500-Вт блок питания или более мощный). В противном случае работоспособность системы оказывается нестабильной или старт компьютера вовсе невозможен.



ATX_12V_2X4:

№ контакта	Пояснения
1	GND (контакт Земля, только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
2	GND (контакт Земля, только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
3	GND (контакт Земля)
4	GND (контакт Земля)
5	+ 12 В (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
6	+12 В (только для 8-контактных разъемов ATX 12 В)
7	+12 В
8	+12 В



ATX:

№ контакта	Пояснения	№ контакта	Пояснения
1	3,3 В	13	3,3 В
2	3,3 В	14	-12 В
3	GND (контакт Земля)	15	GND (контакт Земля)
4	+5 В	16	PS_ON (soft On/Off)
5	GND (контакт Земля)	17	GND (контакт Земля)
6	+5 В	18	GND (контакт Земля)
7	GND (контакт Земля)	19	GND (контакт Земля)
8	Сигнал Power Good	20	-5 В
9	5VSB (сигнал stand by +5 В)	21	+5 В
10	+12 В	22	+5 В
11	+12 В (только для 24-контактных ATX-разъемов)	23	+5 В (только для 24-контактных ATX-разъемов)
12	3,3 В (только для 24-контактных ATX-разъемов)	24	GND (контакт Земля, только для 24-контактных ATX-разъемов)

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/PWR_FAN (Разъемы для подключения вентиляторов)

На системной плате установлен 4-контактный разъем (CPU_FAN) для подключения системного вентилятора охлаждения ЦП, 4-контактный (SYS_FAN2) и два 3-контактных разъема (SYS_FAN1 и PWR_FAN) для подключения системного вентилятора охлаждения и вентилятора блока питания. Подключая вентиляторы к этим разъемам, соблюдайте правильную ориентацию (черный провод кабеля соответствует контакту "Земля"). Системная плата поддерживает возможность регулировки скорости вращения вентилятора ЦП. Для обеспечения необходимого теплорассеивания рекомендуется задействовать системный вентилятор, который выводит нагретые воздушные массы за пределы корпуса ПК.

Схема подключения вентиляторов к системной плате. На плате отмечены разъемы CPU_FAN, SYS_FAN1, SYS_FAN2 и PWR_FAN. Сопровождающие таблицы определяют назначение контактов для каждого из них.

CPU_FAN:

№ контакта	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	+12 В/Контроль скорости
3	Контакт датчика
4	Контроль скорости вращения

SYS_FAN2

№ контакта	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	+12 В/Контроль скорости
3	Контакт датчика
4	Зарезервирован

SYS_FAN1/PWR_FAN:

№ контакта	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	+12 В
3	Контакт датчика



- Убедитесь в том, что подключенные к системе вентиляторы ЦП и чипсета обеспечивают надлежащий теплоотвод. Помните, что перегрев процессора или чипсета может вывести эти компоненты из строя или система будет работать нестабильно.
- Эти разъемы не требуют установки дополнительных перемычек. Не используйте перемычки для замыкания контактных групп FAN-разъемов.

6) БАТ (Батарея)

Батарея предназначена для сохранения значений важнейших параметров в CMOS (например, конфигурация BIOS и системное время), в те моменты, когда компьютер выключен. Замените батарею, если падение напряжения достигло критического уровня, или значения CMOS не точны, или не могут быть сохранены.



Удалив батарею можно очистить содержимое CMOS.

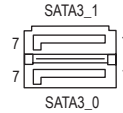
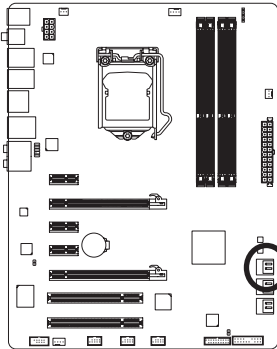
- Выключите компьютер и отсоедините силовой кабель питания.
- Аккуратно извлеките батарею из гнезда и выдержите минутную паузу. Еще один способ очистки содержимого CMOS - коротко замкнуть положительный (+) и отрицательный (-) контакты гнезда батареи с помощью отвертки в течение 5 с.
- Установите батарею на прежнее место.
- Подключите силовой кабель к блоку питания и включите ПК.



- Прежде чем выполнять операцию извлечения батареи, всегда отключайте компьютер и отсоединяйте силовой кабель питания.
- Заменяйте батарею на эквивалентную. Характеристики батареи отличные от оригинальных могут привести к разрушению корпуса элемента (микровзрыву).
- Если не удается достоверно определить тип батареи или ее самостоятельная замена вызывает затруднения, выясните у продавца или дилера адрес сервис-центра, способного выполнить эту операцию.
- Выполняя процедуру установки батареи, соблюдайте полярность. После установки положительный полюс батареи (+) должен быть обращен к пользователю).
- Использованные батареи должны быть утилизированы в соответствии с рекомендациями местных регулирующих органов.

7) **SATA3_0/1 (SATA 6 Гбит/с, контроллер чипсета чипсета P67)**

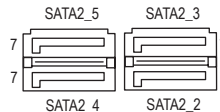
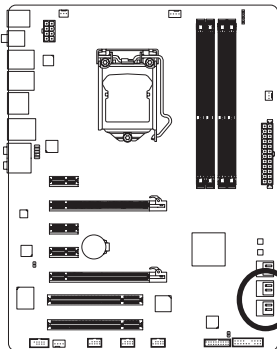
Разъемы SATA соответствуют спецификации SATA 3.0 и удовлетворяет требованиям спецификации SATA (пропускная способность до 3,0 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Разъемы SATA3_0 и SATA3_1 предназначены для организации массивов уровней RAID 0, RAID 1. Для организации массивов RAID 5 и RAID 10 следует задействовать разъемы SATA2_2/3/4/5 (Примечание). Рекомендации по конфигурированию накопителей в составе RAID-массивов приведены в Главе 5, "Конфигурирование жестких SATA-дисков".



№ контакта	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	TXP
3	TXN
4	GND (контакт Земля)
5	RXN
6	RXP
7	GND (контакт Земля)

8) **SATA2_2/3/4/5 (SATA 3 Гбит/с, контроллер чипсета чипсета P67)**

Разъемы SATA соответствуют спецификации SATA (пропускная способность до 3,0 Гбит/с и 1,5 Гбит/с соответственно). Каждый SATA-разъем на плате обеспечивает подключение одного SATA-устройства. Архитектура чипсета P67 предусматривает возможность организации дисковых массивов уровней: RAID 0, 1, 5 и 10. Рекомендации по конфигурированию накопителей в составе RAID-массивов приведены в Главе 5, "Конфигурирование жестких SATA-дисков".



№ контакта	Пояснения
1	GND (контакт Земля)
2	TXP
3	TXN
4	GND (контакт Земля)
5	RXN
6	RXP
7	GND (контакт Земля)



Подключите Г-образный разъем интерфейсного кабеля к жесткому SATA-диску.

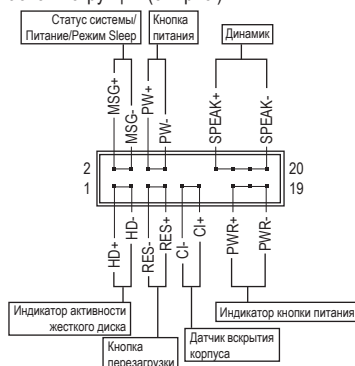
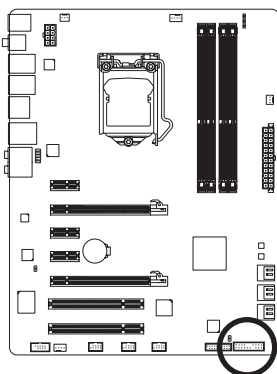


- Для организации RAID-массива уровня 0 или 1 потребуется два накопителя. Если в системе установлено более двух дисков общее их количество должно быть четным
- Для организации RAID-массива уровня 5 потребуется три накопителя. Общее их количество жестких дисков в системе не должно быть четным.
- Для организации RAID-массива уровня 10 потребуется четыре накопителя.

(Примечание) Производительность дисковой подсистемы на базе RAID-массива будет зависит от быстродействия SATA-накопителей, образующих массив (пропускная способность 6 Гбит/с или 3 Гбит/с).

9) F_PANEL (Разъем фронтальной панели)

Подключите к контактной группе F_PANEL кнопки Power switch (Питание), Reset (Перезагрузка), датчик вскрытия корпуса (Chassis intrusion), а также индикатор статуса шасси системного блока и Speaker (Динамик), соблюдая полярность согласно инструкции (см. рис.)



- **MSG/PWR** (Индикаторы /Power/Sleep LED, Желтый/Фиолетовый):

Статус системы	Светодиодный индикатор
S0	On (Включен)
S1	Blinking (Мигает)
S3/S4/S5	Off (Выключен)

Подключите индикатор статуса системы к разъему фронтальной панели. После включения системы светодиодный индикатор начнет светиться. Когда система находится в режиме S1, индикатор мигает. Светодиодный индикатор полностью отключается в те моменты, когда система переходит в режимы S3/S4 или полностью выключена (режим S5).

- **PW** (Power Switch, Красный):

Подключите провода системной кнопки Power к соответствующим контактам на фронтальной панели. При желании эту кнопку можно сконфигурировать на выключение ПК определенным образом (за дополнительной информацией обратитесь к Главе 2, разделы "BIOS Setup" и "Power management Setup").

- **SPEAK** (Speaker, Оранжевый):

Подключите кабель динамика ПК к соответствующим контактам на фронтальной панели. Во время старта системы динамик оповещает пользователя об этапах загрузки с помощью специальных звуковых сигналов. Один короткий сигнал означает успешную загрузку ПК. Если на этапе прохождения процедуры POST возникают проблемы пользователь услышит характерные сигналы различной продолжительности. Дополнительная информация о сигналах динамика размещена в Главе 5, "Устранение неисправностей".

- **HD** (Индикатор активности жесткого диска, Синий)

Подключите провода индикатора активности жесткого диска к соответствующим контактам на фронтальной панели. Свечение индикатора соответствует передаче данных (операция чтения/записи).

- **RES** (Перезагрузка, Зеленый):

Подключите провода системной кнопки Reset к соответствующим контактам на фронтальной панели. Нажатие кнопки Reset на передней панели корпуса ПК приводит к перезагрузке компьютера.

- **CI** (Датчик вскрытия корпуса, Серый):

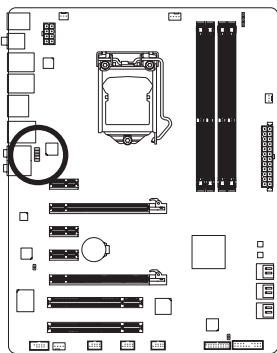
Подключите кабель датчика вскрытия корпуса к соответствующим контактам на фронтальной панели. Данная функция работает на ПК, корпус которых оснащен соответствующим датчиком.



Дизайн фронтальной панели у различных шасси (корпус ПК) может отличаться друг от друга. По умолчанию на фронтальной панели представлены группы контактов динамика, кнопок Power, Reset, индикатора активности жесткого диска и др. После подключения всех проводов еще раз проверьте полярность перед включением ПК.

10) F_AUDIO (Разъем фронтальной аудиопанели)

Группа контактов на передней панели поддерживает аудиоподсистемы класса Intel High Definition audio (HD) и AC'97, и предназначена для подключения аудиомодуля ПК. Выполняя процедуру подключения, соблюдайте полярность, следуя инструкции. Некорректное подключение компонентов влечет за собой неработоспособность аудиоподсистемы, а в отдельных случаях даже выход ее из строя.



Для фронтальной панели HD Audio:

№ контакта	Пояснения
1	MIC2_L
2	GND (контакт Земля)
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND (контакт Земля)
7	FAUDIO_ID
8	No Pin
9	LINE2_L
10	GND (контакт Земля)

Для фронтальной панели AC'97 Audio:

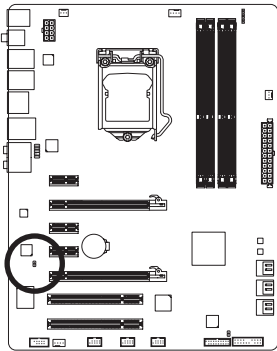
№ контакта	Пояснения
1	MIC
2	GND (контакт Земля)
3	MIC Power
4	NC
5	Line Out (R)
6	NC
7	NC
8	No Pin
9	Line Out (L)
10	NC



- По умолчанию фронтальная панель настроена на работу с аудиоподсистемой класса HD Audio. Для того, чтобы правильно сконфигурировать фронтальную панель для совместной работы с аудиоподсистемой AC'97 обратитесь за дополнительной информацией к Главе 5 "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы".
- Разъемы аудиоподсистемы представлены как на передней, так и на задней панели системного блока. Если требуется активировать режим Mute (временное отключение аудиосигнала) для задней панели, обратитесь к Главе 5 "Конфигурирование 2/4/5.1/7.1-канальной аудиоподсистемы" (только для шасси с фронтальной панелью HD Audio).
- Некоторые шасси оснащены фронтальной панелью, конфигурация которой отличается от стандартной. Для получения информации о конфигурировании аудиомодуля обратитесь к изготовителю корпуса.

11) SPDIF_O (Разъем S/PDIF Out)

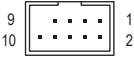
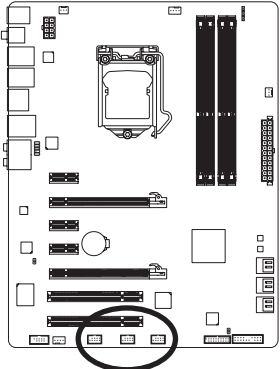
Группа контактов предназначена для подключения разъема Выход цифрового аудиоинтерфейса S/PDIF к внешним устройствам и платам расширений (например, современные графические и аудиоплаты). Разъем S/PDIF Out становится востребован в тех случаях, когда необходимо вывести звуковой сигнал на внешние устройства обработки звука после его преобразования средствами HDMI-интерфейса. За дополнительной информацией о подключении к системе устройств через S/PDIF-интерфейс обратитесь к Руководству пользователя соответствующей платы расширения.



№ контакта	Пояснения
1	SPDIFO
2	GND (контакт Земля)

12) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (Разъемы USB 2.0/1.1-интерфейса)

Эти разъемы удовлетворяют требованиям спецификации USB 2.0/1.1. Каждый USB-разъем на плате поддерживает подключение двух USB-портов на выносной планке. По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.



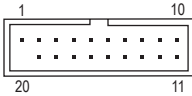
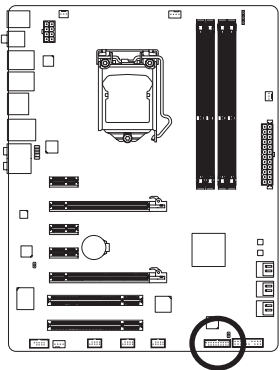
№ контакта	Пояснения
1	Питание (5 В)
2	Питание (5 В)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND (контакт Земля)
8	GND (контакт Земля)
9	Контакт отсутствует
10	NC



Когда компьютер переходит в состояние S4/S5 (режим сна/программное отключение), USB-порты подключенные к разъему F_USB1 способны обеспечить подзарядку мобильных устройств (фирменная функция GIGABYTE ON/OFF Charge).

13) F_USB30 (Разъем USB 3.0/2.0-интерфейса)

Этот разъем удовлетворяет требованиям спецификации USB 3.0/2.0. Каждый USB-разъем на плате поддерживает подключение двух USB-портов на выносной планке.



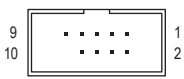
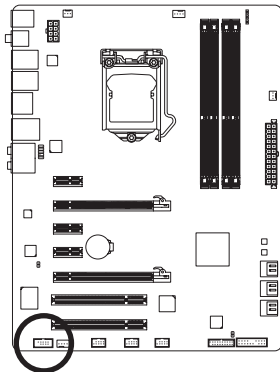
№ контакта	Пояснения	№ контакта	Пояснения
1	VBUS	1	D2+
2	SSRX1-	2	D2-
3	SSRX1+	3	GND (контакт Земля)
4	GND (контакт Земля)	4	SSTX2+
5	SSTX1-	5	SSTX2-
6	SSTX1+	6	GND (контакт Земля)
7	GND (контакт Земля)	7	SSRX2+
8	D1-	8	SSRX2-
9	D1+	9	VBUS
10	NC	10	Контакт отсутствует



- Не подключайте к USB 2.0/1.1-разъемам на системной плате 10-контактные разъемы портов IEEE 1394 на выносных планках.
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, перед тем как устанавливать выносную планку с USB-разъемами, выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

14) COMA (Разъем последовательного COM-порта)

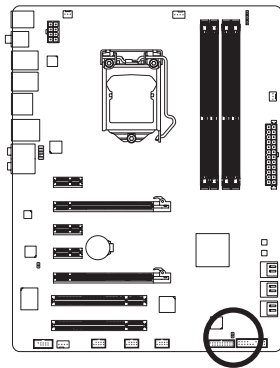
Разъем COM на системной плате предназначен для подключения последовательного COM-порта (факультативная поставка на выносной планке). По вопросам приобретения выносных планок обратитесь к локальному дилеру.



№ контакта	Пояснения
1	NDCD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND (контакт Земля)
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	Контакт отсутствует

15) CLR_CMOS (Перемычка Clearing CMOS)

С помощью перемычки Clearing CMOS можно очистить содержимое параметров CMOS, в частности вернуть параметры BIOS к заводским установкам по умолчанию. Для очистки содержимого CMOS замкните накоротко два контакта в течение нескольких секунд с помощью перемычки или металлического предмета, например, отвертки.





Перемычка отсутствует: По умолчанию

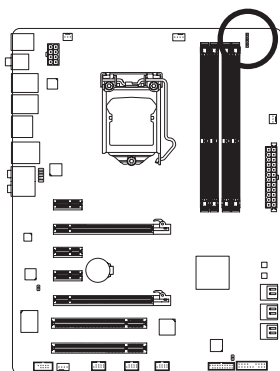


Контакты замкнуты: Обнуление CMOS

- 
- Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала процедуры очистки содержимого CMOS выключите ПК и отсоедините силовую кабель от блока питания.
 - По завершении процедуры очистки CMOS, перед включением ПК убедитесь в том, что перемычка удалена. Невыполнение этого требования может вывести системную плату из строя.
 - После повторного старта системы, встроенными средствами BIOS Setup загрузите заводские установки по умолчанию, выбрав меню Load Optimized Defaults, или вручную сконфигурируйте параметры BIOS (информация о конфигурировании BIOS приведена в Главе 2, BIOS Setup).

16) Индикатор нагрузки

Количество светящихся индикаторов обозначает степень загруженности процессора. Чем больше индикаторов светится, тем значительнее нагрузка ЦП. Чтобы активировать функцию Phase LED, установите фирменное ПО Dynamic Energy Saver™ 2.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]